

TELECOM GROUNDING BUSBAR SPLICE KIT, TMGB SERIES

目录编号

TMGBSPLICEKIT



CERTIFICATIONS





功能

For use with telecom grounding busbars

Includes two tinned copper splice plates and 1/4" stainless steel fasteners

产品属性

材料: Copper

表面处理: Tinned

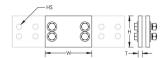
结合使用: TMGB Series

高度 (H): 101.6mm

宽度 (W): 88.9mm

厚度 (T): 6.4mm

孔尺寸 (HS): 8.73mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

